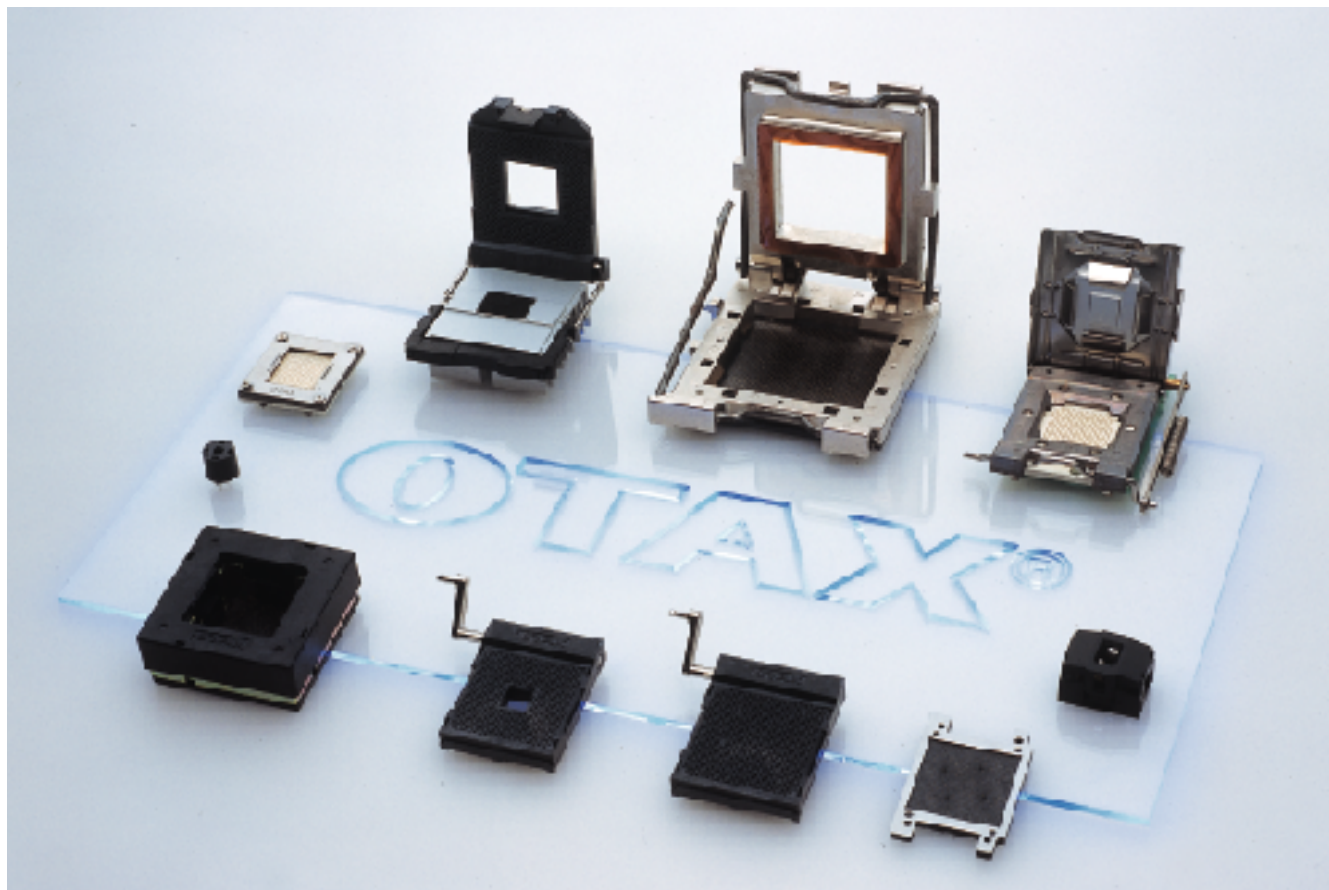


IC
テストソケット

オータックスは
ICテストソケットのメーカーです



永年の産業用スイッチで積み重ねた接点技術でICソケットの分野に進出し、既に5年が経過しました。

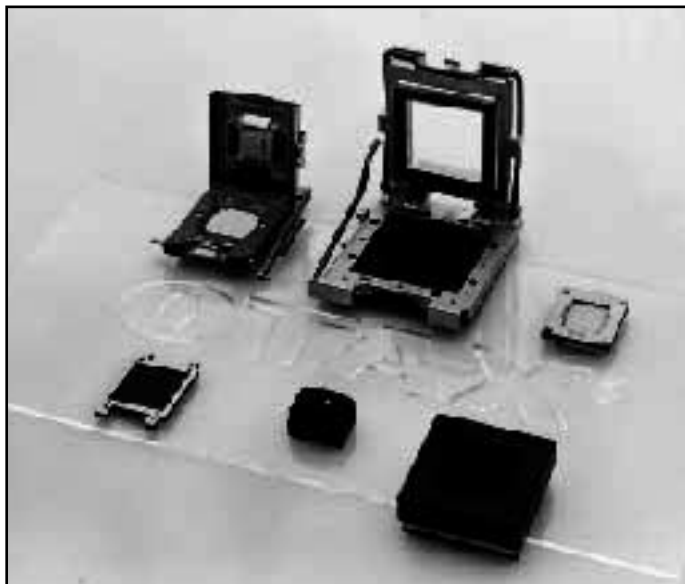
この間、海外メーカーからの高い評価を得て、カスタムソケットの分野で実績を積み重ねてまいりました。

オータックスがキャッチフレーズを“ DIPスイッチのオータックス ”から“ 接点技術のオータックス ”へと変更したのは、将にこの「ICソケット」の実績からなのです。

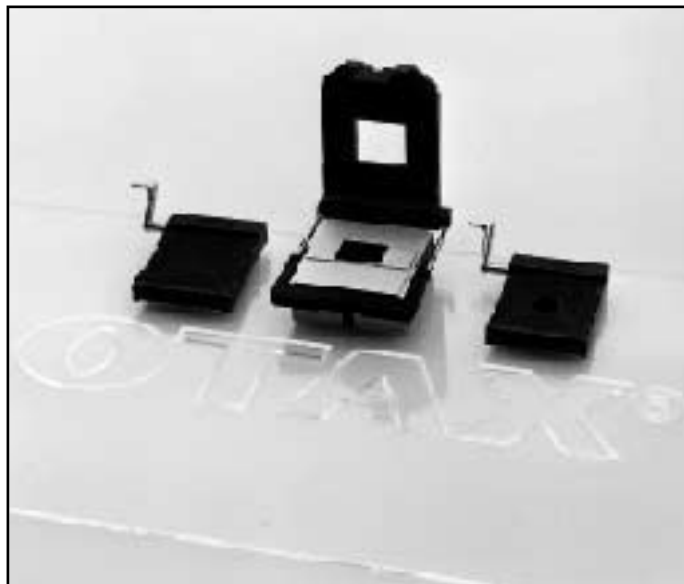
オータックスは、スイッチに次ぐ次世代の主力商品として注力してまいります。

OTAX[®]

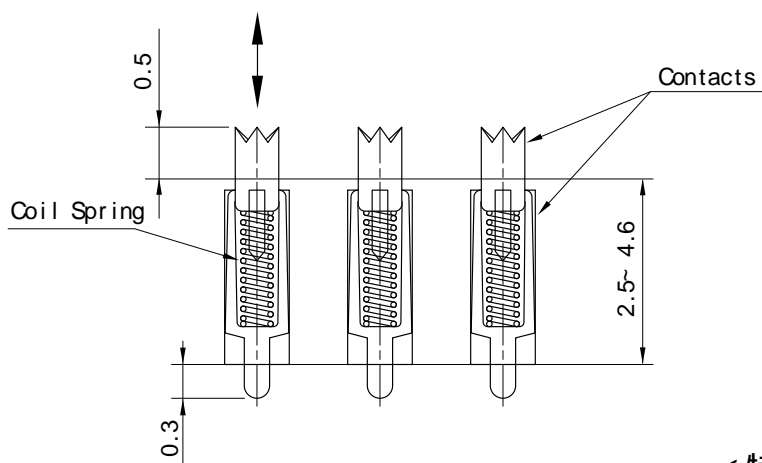
LGA・BGA・CSPソケット



PGA・マイクロPGAソケット



接点構造の一例



< 特許申請中 >

1.) 特徴

- プロダクション用ソケットにも対応できるデザインは 10万回以上の耐久性を保証します。新機構端子の採用により 50万回以上の耐久性も可能です。
- 1,924ピンの多ピンソケットまでの豊富なバリエーションを用意しています。
- 0.5mm 0.65mm 0.75mm 0.8mm 1.0mm 1.27mmピッチに対応。
- 低インダクタンス、低接触抵抗を実現しています。
- 基板との接続はスルーホール、コンプレッション(半田レス)の他、SMTタイプモラインナップ。オープントップやクラムシェル以外にも各種メカニズムでカスタム要望にお応えします。

2.) 用途

- バーインテスト用
- システムテスト用
- 半導体設計者向けデバッキング用
- プロダクション用ソケットへの応用も可能です。